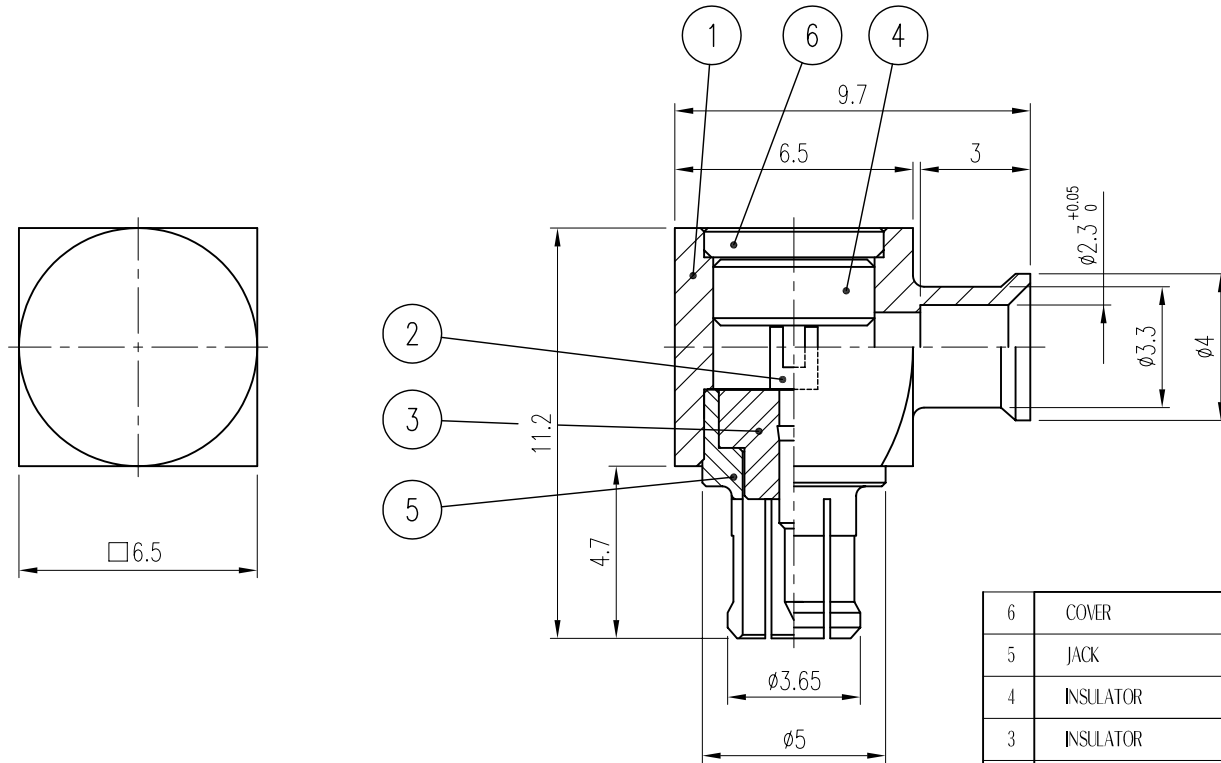


가공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					



6	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00023-15/1 (L1003)
5	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA0004-1345/1 (J1003)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00932-N/1 (H1013)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00072-N/1 (H1012)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00068-135/1 (E1012)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00094-135/1 (D1124)

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2001. 11. 22.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인							
	재질	검도					도명 MCX-LP-1672A	
열처리	재도							
보호피막처리	작성부서		연 구 소			A4	도번 CN00057-7/1	
	적도	5/1	단위	mm	총량		K313-114-002	


KJ COMTECH CO., LTD.
 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
 Tel : 82-32-347-8015
 Fax : 82-32-347-8017